



Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Saltillo

Arquitectura de computadoras

Practica U2

Alumno:

Hugo Emilio Espinoza Tun 22050627

Docente:

Ing. Miguel Maldonado Leza

Clase: 4 pm Fecha: 06/04/2024





Procesadores

SL6RM (Intel Celeron 1.1 GHz)	1
Intel® Xeon® 3065	2
Intel® Pentium® 4.	3
Intel® Pentium® E2140	
Procesador Intel® Celeron® D 352	5
Intel® Pentium® III	6





SL6RM (Intel Celeron 1.1 GHz)

■ SL6RM specifications

Get specs The specs can be used for short-term listings on auction and classifieds sites

General information

Type	CPU / Microprocessor
Family	Intel Celeron
Part number	BX80530F1100256 RK80530RY005256
Frequency (2)	1.1 GHz
Bus speed ②	100 MHz
Clock multiplier	11
Package type	370-pin FC-PGA2
Socket type	Socket 370

Architecture / Microarchitecture / Other

CPUID	06B4h
Core stepping	B1
Processor core	Tualatin-256
Manufacturing technology	0.13 micron
The number of cores	1
L2 cache size 2	256 KB
Features	MMX SSE
Core voltage 2	1.5V
Case temperature 2	69°C
Thermal Design Power 📵	28.9 Watt







Intel® Xeon® 3065

Especificaciones de desempeño

Cantidad de núcleos ③	2
Frecuencia básica del procesador 3	2.33 GHz
Caché ③	4 MB L2 Cache
Velocidad del bus 3	1333 MHz
Paridad FSB ①	No
TDP ③	65 W
Rango de voltaje VID ③	0.8500V-1.500V
Información complementaria	
Estado	Discontinued
Fecha de lanzamiento ③	Q4'07
recha de tanzamiento o	Q+07
Estado de mantenimiento ③	End of Servicing Lifetime
Estado de mantenimiento ③	End of Servicing Lifetime
Estado de mantenimiento ③ Opciones integradas disponibles ③	End of Servicing Lifetime
Estado de mantenimiento ③ Opciones integradas disponibles ④ Especificaciones de paquete	End of Servicing Lifetime
Estado de mantenimiento ③ Opciones integradas disponibles ④ Especificaciones de paquete Zócalos compatibles ③	End of Servicing Lifetime No PLGA775
Estado de mantenimiento ③ Opciones integradas disponibles ④ Especificaciones de paquete Zócalos compatibles ④ TCASE ③	End of Servicing Lifetime No PLGA775 72°C
Estado de mantenimiento ③ Opciones integradas disponibles ④ Especificaciones de paquete Zócalos compatibles ③ T _{CASE} ④ Tamaño de paquete	End of Servicing Lifetime No PLGA775 72°C 37.5mm x 37.5mm







Intel® Pentium® 4

Especificaciones de desempeño Cantidad de núcleos ③ Frecuencia básica del procesador 🔞 Caché 🕝 512 KB L2 Cache Velocidad del bus 🔞 533 MHz Paridad FSB 🔞 TDP ⑦ 68.4 W 1.340V-1.525V Rango de voltaje VID 🔞 Información complementaria Estado Discontinued Fecha de lanzamiento 🗿 Estado de mantenimiento 🗿 End of Servicing Updates Opciones integradas disponibles 🔞 Especificaciones de paquete Zócalos compatibles ③ PPGA478 T_{CASE} ⑦ Tamaño de paquete 35mm x 35mm Tamaño de chip de procesamiento 131 mm² Cantidad de transistores de chip de procesador 55 million Tecnologías avanzadas Tecnología Intelº Turbo Boost † 🔞 Tecnología Intel® Hyper-Threading ® 🌖 No Tecnología de virtualización Intelº (VT-x) † 🔞 No Intel® 64 🖁 🕜 Conjunto de instrucciones 🗿 32-bit Estados de inactividad ③ No Tecnología Intel SpeedStepº mejorada 🗿







Intel® Pentium® E2140

Especificaciones de desempeño Cantidad de núcleos 3 2 1.60 GHz Frecuencia básica del procesador 🗿 Caché 🔞 1 MB L2 Cache Velocidad del bus 🔞 800 MHz Paridad FSB 🔞 No TDP ③ 65 W Rango de voltaje VID 🗿 0.8500V-1.5V Información complementaria Estado Discontinued Q2'07 Fecha de lanzamiento 3 Estado de mantenimiento 🗿 End of Servicing Updates Opciones integradas disponibles 🗿 Especificaciones de paquete Zócalos compatibles 3 LGA775,PLGA775 T_{CASE} ⑦ L2=61.4°C; G0+M0=73.3°C Tamaño de paquete 37.5mm x 37.5mm Tamaño de chip de procesamiento 77 mm² Cantidad de transistores de chip de procesador 105 million Tecnologías avanzadas Tecnología Intel® Turbo Boost ® No Tecnología Intelº Hyper-Threading † 🗿 No Tecnología de virtualización Intelº (VT-x) † 🗿 No Tecnología de virtualización Intelº para E/S dirigida (VT-d) † 🔞 Conjunto de instrucciones 3 64-bit Estados de inactividad 3







Procesador Intel® Celeron® D 352

Especificaciones de desempeño	
Cantidad de núcleos 🔞	1
Frecuencia básica del procesador 🔞	3.20 GHz
Caché ③	512 KB L2 Cache
Velocidad del bus ③	533 MHz
Paridad FSB ①	No
TDP ③	86 W
Rango de voltaje VID 🔞	1.25V-1.325V
Información complementaria	
Estado	Discontinued
Fecha de lanzamiento ③	Q2'06
Estado de mantenimiento 3	End of Servicing Lifetime
Estado de mantenimiento ⑦ Opciones integradas disponibles ⑦	End of Servicing Lifetime Yes
Opciones integradas disponibles ③	
Opciones integradas disponibles ③ Especificaciones de memoria	Yes
Opciones integradas disponibles ③ Especificaciones de memoria Extensiones de dirección física ③	Yes 32-bit
Opciones integradas disponibles ③ Especificaciones de memoria Extensiones de dirección física ③ Compatible con memoria ECC ¹ ③	Yes 32-bit
Opciones integradas disponibles ③ Especificaciones de memoria Extensiones de dirección física ③ Compatible con memoria ECC ¹ ③ Especificaciones de paquete	Yes 32-bit No
Opciones integradas disponibles ③ Especificaciones de memoria Extensiones de dirección física ③ Compatible con memoria ECC ¹ ④ Especificaciones de paquete Zócalos compatibles ③	Yes 32-bit No PLGA775
Opciones integradas disponibles ③ Especificaciones de memoria Extensiones de dirección física ③ Compatible con memoria ECC ¹ ④ Especificaciones de paquete Zócalos compatibles ④ T _{CASE} ④	Yes 32-bit No PLGA775 69.2°C







Intel® Pentium® III

ecificacior		

Especificaciones de desempeno	
Cantidad de núcleos ③	1
Frecuencia básica del procesador 🔞	1.20 GHz
Caché 🔞	256 KB L2 Cache
Velocidad del bus 🔞	133 MHz
TDP ③	29.9 W
Rango de voltaje VID 🔞	1.5V
Información complementaria	
Estado	Discontinued
Estado de mantenimiento ③	End of Servicing Updates
Opciones integradas disponibles 🔞	Yes
Especificaciones de paquete	
Zócalos compatibles ③	PPGA370
T _{CASE} ③	69°C
Tamaño de chip de procesamiento	80 mm²
	00 111111
Cantidad de transistores de chip de procesador	44 million
Cantidad de transistores de chip de procesador Tecnologías avanzadas	
Tecnologías avanzadas	44 million
Tecnologías avanzadas Tecnología Intel® Turbo Boost® 🏵	44 million

